

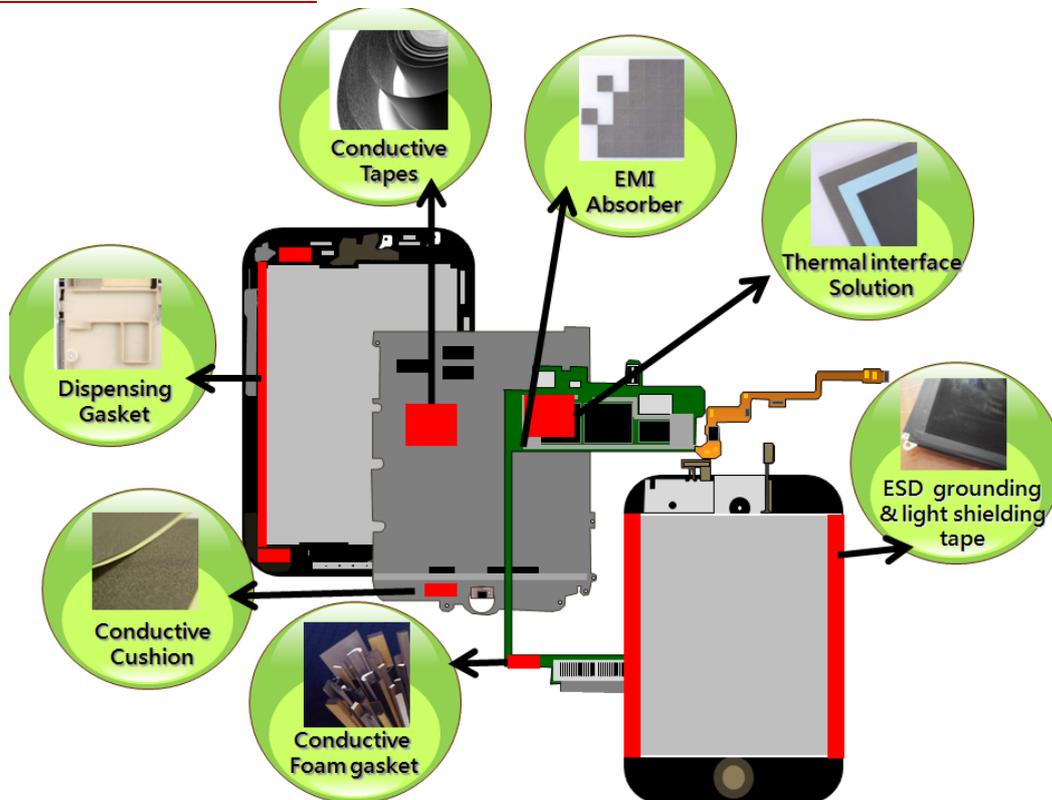
輕薄

複合式EMC材料

一次解決 平板裝置 智慧手機 散熱/遮蔽問題

結合全面性無線通訊技術的手持式通訊裝置，因應電子產品多功能與硬體越做越小，空間越來越少的輕薄產品內，達成有效的遮蔽、吸波、散熱等功能？這些都是設計業者所急需解決的問題所在！

許多業者表示目前趨於輕薄短小的 3C 產品更容易產生散熱、ESD 問題，而筑波科技所提供的複合式 EMC 材料，已被多家國際大廠採用！不僅輕薄、可客製化裁切，其效能優異，且能一次解決產品空間不足問題，與節省產線成本！



Touch Panel Display Module

熱門材料特色介紹!!

Conductive Foam Gasket

1. X-Y-Z 軸導電
2. 具有避震功能
3. 輕薄 · 厚度 0.2~1.0mm

Conductive Tapes (LEV-100, IS-50M)

1. 輕薄 · 厚度 0.45~0.15mm
2. 導電效果優異 · 適用 EMI 絕緣與接地

Heat Spread Solution

1. X Y 軸平行散熱 · 表面不會有熱感
2. 散熱 K 值可達 100~400
3. 輕薄 · 厚度 0.2~1.0mm

Conductive Cushion

1. X-Y-Z 軸導電
2. 壓縮比 70%